

福州瑞芯微电子有限公司

Image 打包工具

用户使用说明



文档修改记录

版本号	制定日期	编制人/ 修改人	修改说明	生效日期	备注
1. 0. 0	2010-3-26	LY	初版		
1. 1	2010-10-12	LY	增加固件系统类型参数		
1.5	2012-02-04	LY	增加固件解包和 RK30 等芯片支持		
1. 6	2012-08-27	LY	增加 RK30B 芯片支持		
1.6	2012-11-08	LY	增加后续 rockusb 芯片支持		



目录

概述		4
	使用对象	
	使用说明	
	2.1. 命令格式	
	2.1.1. 打包	
	2.1.2. 解包	
	2.2. 参数说明	
	2.3. 使用例子	



概述

该工具用于将各项目中使用的旧 Image 固件重新打包成供统一工具使用的新格式固件. 目前支持 RK28|RK281X|RKCROWN|RKNANO|RKCAYMAN|RK29|RK30|RK30B|RK31 |RK32|RK292X|RKPANDA|RKSMART

1. 使用对象

使用瑞芯微平台的开发者。

2. 使用说明

2.1. 命令格式

2.1.1. 打包

RKImageMaker <-芯片类型> <Boot 文件路径> <旧 Image 固件路径> <统一固件路径> [固件系统类型]

2.1.2. 解包

RKImageMaker –unpack <统一固件> <输出目录>

2.2. 参数说明

芯片类型:表示固件支持的芯片,可以指定下列值:

芯片	芯片类型参数			
RK2806,RK2808	RK28			
RK2818	RK281X			
RKCROWN	RKCROWN			
RKNANOA,RKNANOB	RKNANO			
RKCAYMAN	RKCAYMAN			
RK2906,RK2918	RK29			
RK2926,RK2928	RK292X			
RK3066	RK30			
RK3066B	RK30B			



其他芯片 RK+实际的芯片 PID

Boot 文件路径:通过 BootMerger 工具打包出来的 Boot 文件 旧 Image 固件路径:通过 RK28image.exe 或者 AFPTool.exe 生成的 Img 文件 统一固件路径:指定保存新 Image 的路径 固件系统类型:可以指定下列值:RKOS|ANDROIDOS,不指定此参数时默认 RKOS

2.3. 使用例子

RKCrown 芯片的 RKOS 系统固件例子:

RKImageMaker - RKCROWN RKCrownBoot.bin RKCrown.img RKCrown_NFW.img

RK281X 芯片的 ANDROIDOS 系统固件例子:

RKImageMaker –RK281X RK281XBoot.bin RK281X.img RK281X_NFW.img –os_type:androidos

解包 RK281X 统一固件例子:

RKImageMaker -unpack RK281X_NFW.img output_dir